

JCPAL.

JCPal 总部位于上海,于 2009 年 5 月成立。自成立以来,我们设计、制造新技术产品已逾 15 年,而我们的目标始终如一:为世界各地的消费者创造日常使用的简洁、优雅、耐用而富有功能的移动和计算设备的周边产品。目前,公司在中国、北美、越南、欧洲、韩国设有五大运营中心,在深圳、东莞拥有研发和制造中心。

# IoT SoC 模组

JCP-3B-1001 A001

Revised by: Ronin Liu



Add: Rm 901-902, Ciros Plaza, No.388 West Nanjing Rd, Huangpu District, Shanghai, China 中国上海市黄浦区南京西路 388 号仙乐斯广场 901-902 室 TEL:+86-13585972640 Email:yxi@jcpal.com



JCPal Industry

# 关于本手册

《JCP-3B-1001 A001模块规格书》提供了JCP-3B-1001 A001模块的基本功能介绍包括模块的电气规格、射频性能、引脚尺寸、以及参考原理图设计等。读者可以参照此文档对模块的整体功能参数有详细的了解应用。

# 修订历史

### 版本信息管理

版本号	时间	更新记录	编辑者
V1.0	2024.11.01	初始版本	Ronin Liu
V1.1	2024.12.13	更新外观	Ronin Liu
V1.2	2025.02.10	更新图片	Ronin Liu
V1.3	2025.03.20	更新蓝牙部分参数	Ronin Liu



### JCPal Industry

# 目录

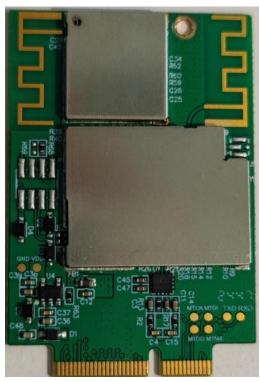
1.	ŧ	既述	3
1.	1.	功能特点	3
2.	ı	电气规格	4
3.	1	Wi-Fi 规格	5
4.	Ī	蓝牙规格	6
5.	į	引脚说明	 11
5.	.1.	M.2 KEY-E 引脚分布	11
5.	.2.	M.2 KEY-E 引脚定义	11
5	.3.	P1 调试座引脚分布	13
5.	.4.	P1 调试座引脚定义	 14
6.	ş	参考模块封装	 14
6	.1.	模块外形尺寸	14
6	.2.	参考 M.2 母座封装	 15
6	.3.	参考外接天线连接器封装	 16
7.	J	应用注意事项	16
8.	7	存储条件	17
9	į	<b>路由防护</b>	17

JCPal Industry

# 1.概述

JCP-3B-1001 A001模块是JCPal推出的BLE 蓝牙+WiFi 模组。该模组主要应用于物联网数据通讯,通过丰富的外设接口实现数据的采集和控制。

JCP-3B-1001 A001模块基于低功耗蓝牙 5.0 协议,可用于点对点数据透明传输及加密传输,用户无需关心传输协议,只需要进行简单的设置就可以进行通讯。



IoT SoC模块实物

### 1.1. 功能特点

- 内置 MCU 系统级芯片, Xtensa®双核 32 位 LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元), 支持高达 240MHz 的 时钟频率
- 384KB ROM , 512KB SRAM , 16KB RTC SRAM , 最大内置 8MB PSRAM
- M.2 接口 , 拔插容易可靠
- 工作电压/供电电压: 3.7 ~ 5.5V
- 板载高性能 PCB 天线, 并支持 IPEX 座外接天线 (蓝牙、Wi-Fi 共用天线)
- 模组尺寸: 31.15mmx46mm



JCPal Industry

● 工作温度: -40℃ ~ +85℃

#### Wi-Fi

- 符合 Wi-Fi 802.11 b/g/n 标准
- 工作信道中心频率范围 : 2412 ~ 2484MHz
- 在 2.4GHz 频带支持 20MHz 和 40MHz 频宽
- 0.4us 保护间隔
- 支持 1T1R 模式 , 数据速率高达 150Mbps
- 帧聚合 (TX/RXA-MPDU, TX/RXA-MSDU)

#### 蓝牙

- 支持低功耗蓝牙 (Bluetooth LE): Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh
- 接收灵敏度
  - -97.5dBm@BLE 1Mbps
  - -101dBm@ BLE 500kbps mode
  - -104.5dBm@ BLE 125kbps mode
- 支持广播扩展、多广播、信道选择

### 1.2. 应用领域

#### 消费电子产品:

Wi-Fi 玩具, POS机

#### 智能家居:

智能家居 ,智能家电 ,智能控制面板 ,智能仪表

#### 工业自动化:

专用打印机 , 医疗设备, 跑步机

### 2.电气规格

表2-1: 最大额定参数

Item	Symbol	Min	Max	Unit
供电电压	VDD	-0.3	5.5	V
存储温度	Tstr	-40	105	°C

#### 注意:

1.所列电气特性为目标规范,仅供参考。有些数据可能会根据实际测试结果进行更新。

2.所示电压值以模块内GND为基准。任何超过"最大额定值"的电压可能会对设备造成永久性损害。



JCPal Industry

表2-2: 推荐的操作条件

Item	Symbol	Min	Тур.	Max	Unit
供电电压	VDD	3.0	5	5.5	V
外部电源的供电电流	TR	0.5	-	-	A
工作温度范围	Topr	-40	_	85	°C

### 表2-3: 管脚输入/输出特性(VDD=3.3V, T=25℃)

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
管脚电容	CIN	_	2	-	pF	
高电平输入电压	VIH	0.75VDD	_	VDD+0.3	V	
低电平输入电压	VIL	-0.3	_	0.25VDD	V	
高电平输入电流	IIH	_	_	50	nA	
低电平输入电流	IIL	_	_	50	nA	
高电平输出电压	VOH	0.8VDD	_	_	V	
低电平输出电压	VOL	_	_	0.1VDD	V	
高电平拉电流	IOH	-	40	-	mA	VDD1=3.3V
						VOH>=2.64V,PA
						D_DRIVER=3
低电平灌电流	IOL	_	28	-	mA	VDD1=3.3V
						VOL=0.495V,PAD
						_DRIVER=3

# 3.Wi-Fi规格

### 表3-1: Wi-Fi射频性能参数

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
频率范围	Freq.	2412	-	2484	MHz	
数据速率 20MHz	11b:1,2,5.5, 11Mbps 11g:6,9, 12, 18,24,36,48,54Mbps 11n:MCS0-7,72.2Mbps( Max)					
数据速率 40MHz	11n:MCS0-7, 150Mbps( Max)					
天线类型	PCB天线,外部天线连接器					

### 表3-2: Wi-Fi射频TX性能参数

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
802.11b, 1 Mbps	_	_	21.0	_	dBm	
802.11b, 11 Mbps	-	-	21.0	-	dBm	



### JCPal Industry

802.11g, 6 Mbps	-	-	21.0	-	dBm	
802.11g, 54 Mbps	-	-	19.0	-	dBm	
802.11n, HT20, MSC0	-	-	20.0	-	dBm	
802.11n, HT20, MSC7	-	-	18.5	-	dBm	
802.11n, HT40, MSC0	-	-	20.0	-	dBm	
802.11n, HT40, MSC7	-	_	18.5	_	dBm	

### 表3-3: Wi-Fi射频RX性能参数

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
802.11b, 1 Mbps	-	-	-98.4	-	dBm	
802.11b, 2 Mbps	-	-	-95.4	-	dBm	
802.11g, 5.5 Mbps	_	-	-93.0	-	dBm	
802.11g, 11 Mbps	_	-	-88.6	-	dBm	
802.11g, 6 Mbps	_	-	-93.2	-	dBm	
802.11g, 9 Mbps	_	-	-91.8	-	dBm	
802.11g, 12 Mbps	-	-	-91.2	-	dBm	
802.11g, 18 Mbps	-	-	-88.6	-	dBm	
802.11g, 24 Mbps	-	-	-86.0	-	dBm	
802.11g, 36 Mbps	-	-	-82.4	-	dBm	
802.11g, 48 Mbps	_	-	-78.2	-	dBm	
802.11g, 54 Mbps	_	-	-76.5	-	dBm	
802.11n, HT20, MSC0	_	-	-92.6	-	dBm	
802.11n, HT20, MSC7	-	-	-74.2	-	dBm	
802.11n, HT40, MSC0	-	-	-88.0	-	dBm	
802.11n, HT40, MSC7	-	-	-71.4	-	dBm	

# 4.蓝牙规格

表 4-1: 蓝牙射频规格

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
频率范围	Freq.	2402	_	2480	MHz	

表 4-2: BLE 1Mbps RF\_RX 性能

Item Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition	
-----------	-----	------	-----	------	-----------	--



JCPal Industry

灵敏度	1Mbps	-	-97.5	_	dBm
最大接收信号	_	-	8	-	dBm
共信道抑制比	-	-	9	-	dB
镜像抑制	-	-	-32	-	dB
	30MHz ~2000MHz	_	-9	-	dBm
带外阻塞抑制(调制剂	2003MHz ~2399MHz	-	-18	-	dBm
扰)	2484MHz ~2997MHz	-	-16	-	dBm
	3000MHz ~ 12.75GHz	-	-5	-	dBm

表 4-3: BLE 1Mbps RF TX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
增益控制步进	-	_	3	_	dB	
载波频率偏移	-	-	2.5	-	kHz	
调制特性	-	-	249	-	KHz	
	± 2 MHz偏移	_	-37	-	dBm	
带内杂散发射	± 3 MHz偏移	-	-42	-	dBm	
	> ± 3 MHz偏移	_	-44	-	dBm	

表4-4: BLE 2Mbps RF\_RX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
灵敏度	2Mbps	-	-93.5	-	dBm	
最大接收信号	-	-	3	-	dBm	

### JCPal Industry

上海彩尚实业

型号: JCP-3B-1001 A001

共信道抑制比	_	-	10	_	dB
镜像抑制	-	-	-27	-	dB
	30MHz ~2000MHz	-	-15	_	dBm
带外阻塞抑制(调制干	2003MHz ~2399MHz	_	-20	_	dBm
扰)	2484MHz ~2997MHz	_	-16	_	dBm
	3000MHz ~ 12.75GHz	_	-9	_	dBm

表 4-5:BLE 2Mbps RF\_TX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
增益控制步进	-	_	3	-	dB	
载波频率偏移	-	-	2.5	-	kHz	
调制特性	-	-	499	-	KHz	
带内杂散发射	± 4 MHz偏移	-	-43.8	-	dBm	
	± 5 MHz偏移	-	-45.8	-	dBm	
	> ± 5 MHz偏移	-	-47	-	dBm	

表 4-6 : BLE 500kbps RF RX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
灵敏度	500kbps	-	-101	-	dBm	
最大接收信号	_	-	8	-	dBm	
共信道抑制比	_	-	4	-	dB	
镜像抑制	_	-	-37	-	dB	



JCPal Industry

	F = F image + 1 MHz		-42	-	dBm
邻道镜像频率干扰	F = F image – 1 MHz	-	-28	-	dBm

表 4-7: BLE 500kbps RF\_TX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
增益控制步进	-	-	3	_	dB	
载波频率偏移	-	-	0.7	-	kHz	
调制特性	-	-	213	_	KHz	
	± 2 MHz偏移	-	-37	-	dBm	
带内杂散发射	± 3 MHz偏移	-	-42	-	dBm	
	> ± 3 MHz偏移	-	-44	-	dBm	

表 4-8: BLE 125kbps RF\_RX 性能

Item	Sym.	Min	Тур.	Max	Unit	Condition
灵敏度	125kbps	-	-104.5	-	dBm	
最大接收信号	_	-	8	-	dBm	
共信道抑制比	_	-	4	-	dB	
镜像抑制	_	-	-35	-	dB	
	F = Fimage + 1 MHz		-43	-	dBm	
邻道镜像频率干扰	F = Fimage - 1 MHz	-	-32	-	dBm	

表 4-9 : BLE 125kbps RF TX 性能

Item Sym. Min Typ. Max Unit Condition
---------------------------------------

### 上海彩尚实业

IoT SoC 模组规格书

JCPal Industry 型号: JCP-3B-1001 A001

增益控制步进	_	-	3	_	dB
载波频率偏移	-	_	0.8	_	kHz
调制特性	-	_	248	_	KHz
	± 2 MHz偏移	_	-37	-	dBm
带内杂散发射	± 3 MHz偏移	_	-42	_	dBm
	> ± 3 MHz偏移	-	-44	-	dBm

# 5.引脚说明

JCPal Industry

### 5.1. M.2 KEY-E 引脚分布

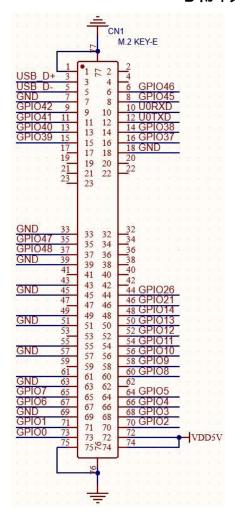


图5-1: 模块引脚图

注:图5-1引脚功能可通过引脚复用重定义

### 5.2. M.2 KEY-E 引脚定义

PIN	引脚名	类型	描述
1	GND	POWER	模组地
2	NC	_	-
3	USBD+	I/O/T	RTC_GPIO20, <b>GPIO20</b> , U1CTS, ADC2_CH9,
			CLK_OUT1, USB_D+
4	NC	-	-
5	USBD-	I/O/T	RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8,
			CLK_OUT2, USB_D-
6	IO46	I/O/T	GPIO46
7	GND	POWER	模块地
8	IO45	I/O/T	GPIO45



JCPal Industry

9	IO42	I/O/T	MTMS, GPIO42
10	U0RXD	I/O/T	U0RXD,GPIO44, CLK OUT2
11	IO41	I/O/T	MTDI,GPIO41,CLK OUT1
12	U0TXD	I/O/T	U0TXD,GPIO43, CLK OUT1
13	IO40	I/O/T	MTDO, GPIO40,CLK OUT2
14	IO38	I/O/T	GPIO38, FSPIWP,SUBSPIWP
15	IO39	I/O/T	MTCK, GPIO39,CLK OUT3, SUBSPICS1
16	1037	I/O/T	SPIDQS, GPIO37,FSPIQ,SUBSPIQ
17	NC	-	- -
18	GND	POWER	
19	NC	-	<del>                                    </del>
20	NC	_	
21	NC		
21 22	NC		
			<u>-</u>
23	NC NC	_	<u>-</u>
32		- DOM/ED	-  -
33	GND	POWER	模组地
34	NC IO47	- L/O/T	- CDICLY D DIEE CDICAT CURCUCUS D DIEE
35	IO47	I/O/T	SPICLK_P_DIFF, GPIO47, SUBSPICLK_P_DIFF
36	NC IO 40	-	- CDICLIK N. DIEE CDIO 40 CLIDGDICLIK N. DIEE
37	1048	I/O/T	SPICLK_N_DIFF, GPIO48, SUBSPICLK_N_DIFF
38	NC	-	- 
39	GND	POWER	模组地
40	NC	-	-
41	NC	-	-
42	NC	-	-
43	NC	-	-
44	1026	I/O/T	SPICS1, GPIO26
45	GND	POWER	模组地
46	1021	I/O/T	RTC_GPIO21, GPIO21
47	NC	-	-
48	IO14	I/O/T	RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIDQS, SUBSPIWP, FSPIWP
49	NC	-	-
50	IO13	I/O/T	RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIIO7, SUBSPIQ, FSPIQ
51	GND	POWER	模组地
52	IO12	I/O/T	RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPIIO6, SUBSPICLK, FSPICLK
53	NC	-	-
54	IO11	I/O/T	RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPIIO5, SUBSPID, FSPID
55	NC	-	-
56	IO10	I/O/T	RTC GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1 CH9,



JCPal Industry

		ECDITO 4 CLIBCDICCO ECDICCO		
		FSPIIO4, SUBSPICS0, FSPICS0		
GND	POWER	模组地		
IO9	I/O/T	RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8,		
		SUBSPIHD, FSPIHD		
NC	-	-		
IO8	I/O/T	RTC GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1 CH7,		
		SUBSPICS1		
NC	-	-		
NC	-	-		
GND	POWER	模组地		
IO5	I/O/T	RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4		
107	I/O/T	RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6		
104	I/O/T	RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3		
106	I/O/T	RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5		
IO3	I/O/T	RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2		
GND	POWER	模组地		
102	I/O/T	RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1		
IO1	I/O/T	RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0		
VDD	POWER	3.0 ~ 5.0V供电		
100	I/O/T	RTC_GPIO0, GPIO0		
VDD	POWER	3.0 ~ 5.0V供电		
GND	POWER	模组地		
GND	POWER	模组地		
GND	POWER	模组地		
	NC IO8  NC NC GND IO5 IO7 IO4 IO6 IO3 GND IO2 IO1 VDD IO0 VDD GND GND	IO9		

注: POWER: 电源管脚; I: 输入; O: 输出; T: 可以被设置为高阻; NC: 管脚无定义。 加粗字体为管脚的默认功能。所有引脚功能可通过引脚复用重定义。

# 5.3. P1调试座引脚分布



JCPal Industry

型号: JCP-3B-1001 A001

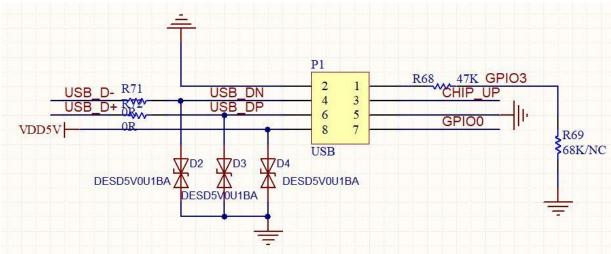


图5-3: 模块引脚图

### 5.4. P1调试座引脚定义

PIN	引脚名	类型	描述
1	GPIO3	Digital I/O	默认处于浮空状态,可用来切换 CPU 内部 JTAG 信号来
			源
2	GND	POWER	模块地
3	CHIP_UP	Digital I/O	复位引脚(拉低复位)
4	USB_DN	Digital I/O	USB_D-
5	GND	POWER	模块地
6	USB_DP	Digital I/O	USB_D+
7	GPIO0	Digital I/O	GPIO0默认上拉,拉低进入下载启动模式
8	VDD	POWER	5.0V供电

通过USB连接VDD, USB DP, USB DN, GND引脚, 烧录模式GPIO0需要拉低, 正常运行模式GPIO0悬空。

# 6.参考模块封装

### 6.1. 模块外形尺寸



JCPal Industry

模块外形尺寸	Length (X)	46.00± 0.3mm	
(含工艺边)	Width (Y)	31.15± 0.3 mm	
天线位置尺寸	Length (X)	14.4 mm± 0.15 mm	
	Width (Y)	5.5 mm± 0.15 mm	
PCB厚度	Height (H)	0.80 ± 0.05 mm	
模块总厚度	Height (H)	2.10 ± 0.1 mmcc	

表5-1: 模块设计尺寸

注: 我公司保留从不同供应商选择元器件的权利,以实现模块的功能。同时保证所有的机械、电气规格和模块认证得以维护。设计应在图5-1所示机械物理尺寸范围内进行。所有尺寸均以毫米(mm)为单位。

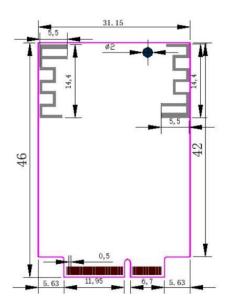
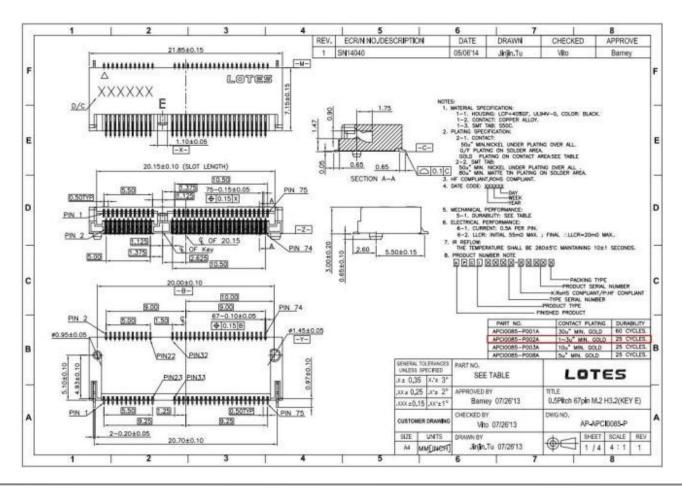


图5-1: Top View (Seen from Top)

### 6.2. 参考M.2母座封装





JCPal Industry

图6-2: M.2母座参考封装尺寸

### 6.3. 参考外接天线连接器封装

JCP-3B-1001 A001采用图所示的第三代外部天线连接器,该连接器兼容:

- 广濑(Hirose)的W.FL系列连接器
- I-PEX的MHF III连接器
- 安费诺 (Amphenol)的AMMC连接器

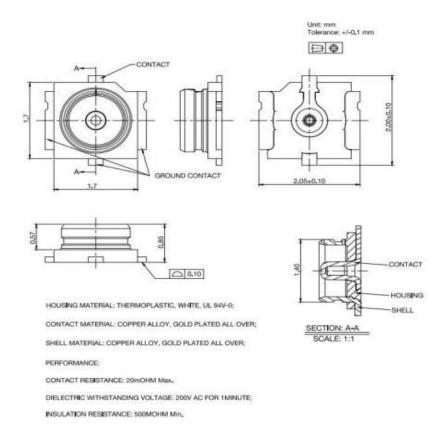


图6-3:外接天线连接器尺寸

### 7.应用注意事项

Wi-Fi 和蓝牙工作在 2.4GHz 频率下,应尽量避免各种因素对无线收发的影响,注意以下几点:

- 1) 以模组平放为例,天线离外壳越近,谐振频率越低,谐振频率变化范围太大很容易超出2.4G工作频带,常规我们建议塑料外壳到天线前方的距离要≥1cm;塑料外壳到天线上下左右的距离要≥2cm;
- 2) 天线辐射方向外壳不可使用金属材质、或在塑料壳体表面使用含有金属成分的喷漆和镀层:



JCPal Industry

- 3) 天线周围避免使用金属螺丝、金属铆钉或其他金属件影响天线的辐射, 如果无法避开,则金属离天线至少3cm以上;
- 4) 天线区域,远离喇叭、电池、电源开关、Camera、LCD、网口、HDMI、USB 或其他高速信号传输口3cm以上,避免干扰;
  - 5) 天线附近3cm内禁止其他同频率或相近频率的信号干扰;

### 8.存储条件

密封在防潮袋(MBB)中的产品应储存在<40°C/90%RH的非冷凝大气环境中。模组的潮湿敏感度等级MSL为3级。

真空袋拆封后,在25±5°C、60%RH下,必须在168小时内使用完毕,否则就需要烘烤后才能二次上线。

### 9.静电防护

Static Electricity Type	Condition	Min	Тур.	MAX
CONTACT	All pins	+4KV	-	+8KV
Air	All pins	-	±12KV	-